

Revelador/Reforzador XP para procesadora de placas Térmicas



Revelador y Reforzador para procesadora de placas térmicas

Hoja técnica Revelador/Reforzador XP:

XP-D Developer: Revelador para uso directo en la Procesadora

XP-R Replenisher: Refuerzo en combinación del Revelador XP-D

Láminas certificadas:

- KODAK Electra, XD, Sword, Newsplate
- AGFA LT-2, P-970, Energy Elite
- Huaguang TP-2 y similares
- IBF Million 2000
- ANOCOIL TP 22, TP33
- Ipagsa SF25, Universe
- Strong TP-UVR

Condiciones de operación:

- Utilización: directo, sin diluir
- Temperatura: 26° Celsius
- Tiempo de contacto: 25–28 segundos
- Rendimiento: min. 1000m2 placas procesadas en tanque 45 litros
- Conductividad: 72-78mS a 26°C
- Envase: Garrafón PEAD de 20 litros Refuerzo: 60 ml/m2 + 80ml/hora o control por conductividad

- Almacenaje: 1 año (20°C, evitar exposición directa al sol)

Los parámetros pueden variar según el tipo de Procesadora, tipo de lámina y condiciones ambientales.